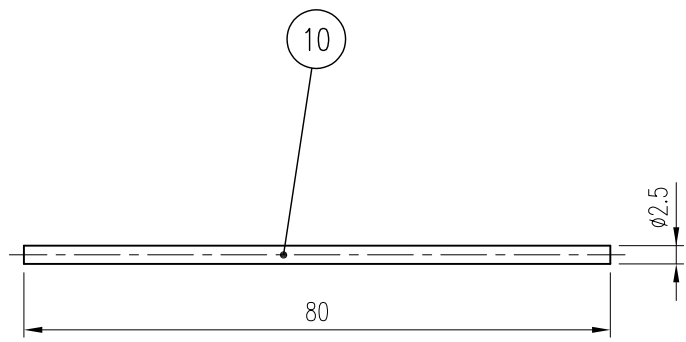
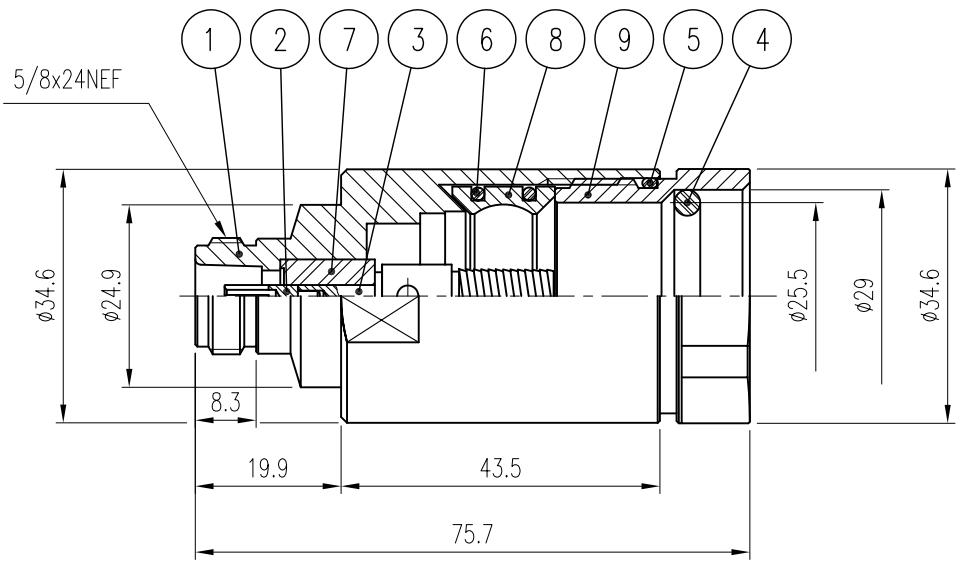


ST	가공										수정내역				
											부호	내역	수정자	승인자	년월일
ST(기준)										1	도면 양식 변경	김은희	최영호	2003. 1. 8.	
ST(개선)															



10	HANDLE	1	S45C	Nickel Plate	X1032
9	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	P8054
8	INSERT	2	MBsBD	Silver Plate	M8049
7	INSULATOR	1	TEFLON		H8171
6	GASKET	1	SILICON		G8031
5	GASKET	1	SILICON		G8030
4	GASKET	2	SILICON		G5020
3	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	E8213
2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate	E8212
1	BODY	1	MBsBD	Silver Plate	D8232

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2002. 5. 27.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017				
	승인						
재질 _____	감도				도명	7/8" F N-J	
	재도						
열처리 _____	작성부서 연 구 소				A4	도번 CNO0463-7/1	K345-239-000
보호피막처리 _____	적도 NS	단위 mm	총량 _____				